

成都思科瑞微电子股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量。公司于 2024 年 4 月 29 日发布了《成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的相关落实暨进展情况报告如下：

一、聚焦公司主营业务、持续增加研发投入提升技术能力，核心竞争力

2024 年上半年，公司实现营业收入 55,593,342.63 元。公司持续加强研发投入，上半年研发投入 12,498,270.16 元，同比增长 7.65%，占营业收入的 22.48%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）现场认证的检测项目或检测参数共计 2005 项，和去年末相比增长 54.9%，具有较强的军用电子元器件、设备及分系统可靠性检测和试验服务能力。

（1）继续深耕电子元器件测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析（DPA）环境可靠性试验技术，技术能力得到快速发展，正在低

轨商业卫星领域形成重点区域布局，积极开拓市场，不断提升市场占有率

公司检测对象涉及范围较广，包括集成电路、分立器件、电阻电容电感、电连接器、电磁继电器、晶体振荡器、光电子器件、射频微波器件、专用模块等较多种类，是行业内领先的民营检测机构。截至2024年6月30日，公司拥有3.9万多套测试程序软件和2.4万多套检测适配器及试验工装夹具，测试程序数量较去年末增长8.3%，检测适配器及试验工装夹具数量较去年末增长4.3%，部分测试程序软件已申请软件著作权，现已拥有软件著作权239项，部分检测方法和检测装置已申请了专利。在集成电路测试与可靠性筛选、晶圆测试业务、分立器件测试与可靠性筛选试验、阻容感测试与可靠性筛选试验、其他元器件的测试与可靠性筛选试验等方面都有较强的技术能力。

公司可实施破坏性物理分析的电子元器件主要包括：单片及混合集成电路，各种电感器、电阻器、电容器、继电器、连接器等元件，二极管、三极管、MOSFET等分立器件，微波器件，电路板及其组件等。

目前，公司现有环境可靠性试验场地14500 m²，拥有1200m³整车步入式试验箱、带40吨振动台、30m³温箱的三综合试验平台、大直径加速度试验机、空天实验室、整车淋雨设备、30m³步入式盐雾试验箱、12m³电池防爆高低温试验箱、550m³步入式高低温湿热试验箱、太阳辐射试验箱、霉菌试验箱、盐雾试验箱、酸性大气试验箱等专用设备和场地，整体试验项目较齐全，包括高低温试验、温度冲击试验、太阳辐射试验、振动试验、冲击试验等二十多项试验；同时电磁兼容场地包括五米法半电波暗室、三米法半电波暗室、屏蔽室、外场测试

车等已经陆续建成设备陆续到位,项目建成后可按 GJB151B-2013、GJB151A-97、GJB152A-97、HJB34A-2007、GJB1389B-2022、GJB8848-2016 等标准要求为客户全面提供军用、民用电磁兼容检测服务。

公司 2023 年成立的海南国星飞测科技有限公司正在积极筹备产能,为在文昌卫星超级工厂批产的整星公司、单机公司提供第三方检测服务,同时将全力配合下游客户,通过自身工艺降低成本、提高可靠性,为将来卫星多批次、大规模制造做好准备。

(二) 继续积极推进募投项目建设,成都、无锡两个检测基地试验项目建设项目有序建设中

公司致力于根据募集资金投资项目的规划,确保成都、无锡的检测试验基地以及研发中心的建设项目能够按计划顺利开展并投入运营。截至 2024 年 6 月 30 日,成都检测试验基地建设项目、环境试验中心建设项目、研发中心建设项目、无锡检测试验基地建设项目都尚在建设中。

(三) 坚持研发创新,培育壮大新质生产力,引领公司高质量发展

公司上半年研发投入 12,498,270.16 元,同比增长 7.65%,占营业收入的 22.48%。公司高度重视科技创新,坚持全面科学规划研发投入。现已拥有专利 81 项,其中发明专利 37 项,公司取得的专利数量在行业内民营检测机构中处于领先。公司在研项目高速网络通信 PHY 芯片测试技术研究已到验收阶段,通过本项目实施,公司将能够建立拥有自主知识产权的高速网络通信 PHY 芯片测试技术的研发线,突破高速网络通信 PHY 芯片测试的关键技术,掌握测试高速网络通信

PHY 芯片的核心技术；在研项目高速 AD/DA 芯片的可靠性测试研究也已到中试阶段，通过本项目实施，公司将能够建立拥有自主知识产权的高速 AD/DA 芯片测试技术的研发线，突破高速 AD/DA 芯片测试的关键技术，掌握测试高速 AD/DA 芯片的核心技术，上述项目的实施一定程度上能够推动我国集成电路配套产业的建设与发展，培养一支技术与国际接轨、有较强创新能力和一定国际竞争力的人才队伍，形成拥有自主知识产权的高速 AD/DA 芯片测试技术研发平台。

二、规范运作，完善公司治理

1、完善公司治理体系，强化管理水平。2024 年上半年，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，并根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》等制度进行了修订和制定，持续提升和完善公司治理水平和治理制度。

2、2024 年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，从上至下强化合规建设，积极组织董监高等关键管理人员进行合规培训，通过及时沟通，普及最新法规信息和监管案例，提升公司规范运作。公司将进一步完善内控体系，重视合规管理和内部监督，切实落实公司战略目标，进一步提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。

三、加强投资者沟通，完成高质量的信息披露

报告期内，公司严格遵照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引以及信息披露的相关规则要求，确保了信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，平等对待所有股东，尤其高度重视中小投资者。在合规信息披露的基础上，公司突出关键信息，加深投资者对公司定期报告的理解。报告期内，公司持续优化与广大投资者的沟通工作，通过常态化召开定期报告业绩说明会、投资者现场调研接待和线上交流会、投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系邮箱等多种途径和方式，积极与投资者进行沟通和交流，其中投资者现场调研接待 20 余次、通过上证 e 互动为投资者答疑 9 次。促进投资者充分了解到公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等相关信息，增进了投资者对公司的认同感。

四、注重投资者回报，共享高质量发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，2024 年向全体股东分配 2023 年度现金红利 30,711,800.13 元（含税），现金分红在 2024 年 7 月 2 日实施完成，符合《公司章程》关于分红政策的规定。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-027）。未来，公司将继续按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，进一步完善现金分红的决策机制，确保公司上市后 3 年内以现金方式累计分配的利润不少于该期间内实现的年均可分配利润的 30%，积极回报广大投资者，增强广大投资者的获得

感。基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，公司在 2023 年度首次进行了股份回购，报告期内，公司已回购股份 343,805 股，已支付的资金总额为人民币 10,496,163.83 元（不含交易费用）。截至本报告披露日，公司已完成上述股份回购计划，已累计回购股份 1,419,877 股，占公司总股本的比例为 1.42%，已支付的资金总额为人民币 49,963,240.52 元（不含交易费用）。上述股份回购事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

五、其他说明

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，不断优化行动方案并持续推进方案的落地，及时履行信息披露义务。公司也将切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，回馈投资者的信任。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日